

「新規ポーセレンステイン及び CAD/CAM 用加工パスの開発設計の秘話」

新製品開発における設計プランは未来を想定し、新規投入されるマテリアル開発、それに伴う補綴装置の設計デザインの変化など様々な要素を加味し時代の潮流にマッチングしないと評価されません。どのような発想で提案し発売への過程となるか、失敗例も紹介しながらこれらの特性を紹介させていただきます。